

香川県産業技術センター研究報告概要

(材料技術・生産技術・システム技術関連)

平成3年度分

テーマ名	研究者名	
回転円板振動に与える腰入れ効果の基礎的研究	岩田弘、吉田靖夫（四国工業技術試験所）	詳細
オスプレイハイス製エンドミルの被削性	藪内悦彦、黒島泰幸、升田雅博（徳島大学工学部）、久保測稔（(株)三協工具製作所）、井川良雄（住友重機械工業(株)）	詳細
粒径制御されたHIPアルミナ焼結体の研削機構	佃昭、近藤祥人、黒島泰幸、岡田昭次郎、植松敬三（長岡技術科学大学）	詳細
炭素焼結体のエンドミル加工について	藪内悦彦、黒島泰幸	詳細
溶湯鍛造法による黒鉛粒子分散アルミニウム合金の製作と摩擦特性	神高幸則、富野寿和、原卓雄	詳細
めっき法と溶射法の併用技術	原卓雄、富野寿和、守屋公一、神高幸則、上村芳久（(株)ユーミック）、香川征二郎（石垣機工(株)）	詳細
セラミックス・金属複合溶射皮膜の作成技術	富野寿和、原卓雄、神高幸則、守屋公一	詳細
家具店舗及び倉庫の環境調査	大北一也、山下清重、寒川広詞、中山義雄（高知大学農学部）	詳細
漆器の新しい原材料の開発（第3報）	寒川広詞、大北一也、中山義雄（高知大学農学部）	詳細
粘土瓦用原土の可塑性について	横田耕三、橋塚豊、中原理栄、瀬島昌代、近藤祥人	詳細
回転ボールミルによるサブミクロン粉砕	近藤祥人、橋塚豊、中原理栄、横田耕三	詳細
ゾル・ゲル法によるセラミック溶射皮膜の封孔処理	守屋公一、富野寿和、神高幸則、原卓雄、大森明（大阪大学溶接工学研究所）	詳細
プログラミングツールの試作	濱田敏弘、中西廣喜、藤原久永（岡山県工業技術センター）、平松隆志（岡山県工業技術センター）	詳細
簡易型16ビットCPUモニタの試作（MS-CによるV40CPUモニタ）	中西廣喜、濱田敏弘、河井信治	詳細
デジタル信号処理モジュールの試作	河井信治	詳細

